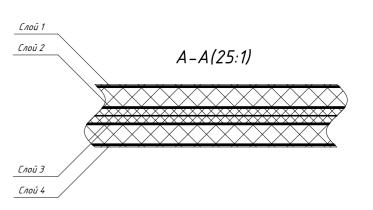


Ταδлυμα 1

<i>Условное</i>	Диаметр отв.,	Диаметр контактной	Наличие	Кол.	
обозначение отв.	MM	площадки, мм	металлизации	отв.	
+	0,3±0,05	0,7	Да	229	
0	1±0,07	1,5	Да	2	
1,1±0,07		2,0	Да	8	



- 1. Общие допуски формы и расположения 30893.2-2002 Н.
  2. Шаг координатной сетки 0,01мм ГОСТ 10317-79.
  3. Плату изготовить химическим негативным методом.
  4. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 2.
  5. Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
  6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.
  7. Финишное покрытие метализированны 700 гост 10250, 73 и приросм ЛОС 61. толщиной не более 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ПОЛИЦИНОВ НЕ ООЛЕЕ ЭООНКИ ФЛЮСОИ УТУМ-120 ТОСТ 17230-73 в прапос ГОСТ 21930-76. 8. Контроль функциональный ручным методом по ГОСТ 23752.1-92. 9. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.

					ИУ4.11.03.03.21.63.14.002				
						Лит.	Масса	Μαсштαδ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Раз	σαδ.	Круглов В. С.			LoRa-USB адаптер			4:1	
Пров	в.	Чистяков М. Г.			Плата печатная				
Т.ког	чтр.					Лист	Листо	ρβ 1	
Н.ко Утв.	нтр.				Стеклотекстолит FR4-Tg150 IPC-4101/99	МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4–63Б			

Формат А2